## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-052594

(43)Date of publication of application: 25.03.1985

(51)Int.CI.

C25D 5/54

B24D 3/00

(21)Application number: 58-160977

(71)Applicant: SHOWA DENKO KK

(22)Date of filing:

01.09.1983

(72)Inventor: SENDA KYOICHI

KASAHARA MAKOTO

# (54) METHOD FOR COATING CERAMIC GRANULE WITH METAL HAVING PROJECTION

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain ceramic granules each covered with a metallic layer having many projections on the surface as superior abrasive grains by chemically coating ceramic granules to form smooth metallic surfaces having few active sites before carrying out electrolytic coating. CONSTITUTION: Ceramic granules are chemically coated to make the surfaces smooth and to cover the surfaces with uniform metallic layers. The chemically coated ceramic granules are electrolytically coated with a metal. Ceramic granules each covered with a metallic layer having many stable projections on the surface are obtd. The ceramic granules are used as superior abrasive grains for a resin bonded grindstone.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (B日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## ® 公開特許公報(A) 昭60-52594

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和60年(1985)3月25日

C 25 D 5/54 B 24 D 3/00 7325-4K 6551-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

60発明の名称

セラミックス粒子の突起を有する金属コート方法

②特 願 昭58-160977

20出 頭 昭58(1983)9月1日

砂発 明 者 千田

恭一

東京都港区芝大門2丁目1番1号

切発明者 笠 原

真

塩尻市宗賀545-2

动出 願 人 昭和電工株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9号

20代 理 人 弁理士 志賀 正武

明 細 1

#### 1. 発明の名称

セラミックス粒子の突起を有する金属コート方 法

#### 2. 特許請求の範囲

セラミックス粒子を先ず化学コート法により、 活性点の心ない平滑な面に金属コートし、次いで 電解法により金属コートするととを特徴とするセ ラミックス粒子の突起を有する金属コート方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明はダイヤモンド、立方品館化ほう素、アルミナ、炭化けい素料のセラミンクス粒子を装面 に突起を有する金属層によつてコートする方法に 関する。

一般に、ダイヤモンド、立方晶窟化ほう素(以下CBN という)等のセラミンクス粒子をレジン ポンド砥石の砥粒として使用する場合には、セラミンクス粒子をそのまま用いず、粒子を金属によ つてコートし、これを砥控として用い、放熱およ びレジンとの結合力をよくし、研削比を向上させており、 稽々な会属コート方法、例えば突面に凹凸又は突起を有する金属コート方法などが発表されている。

例えばダイヤモンド粒子をNIコートする場合。 第1層として化学コートにより緻密な金属Niコー ト層、第2層として化学コートにより粒状の突起 を有するNA 会属コート層、係3層として化学コ ートによる緻密なNd 金属コート層を展次固着さ せる方法(特公昭52-27874)、 成いはメ イヤモンドまたはCBN 粒子を導電性付与のため SnCs。 の塩酸酸性溶液によって処理する条件化 処理(感受性化処理)、表面を活性化するため塩 化パラジウムの塩酸酸性溶液等で処理する活性化 処理つゞいてNi 化学コート処理、または活性化 処理なよび Ni 化学コート処理或いは Ni 化学コ ート処理のいずれかの処理を2回以上繰退えして 上記粒子表面に細い突起を有するNi 金属コート 暦を形成する方法(特公昭56-24714)等 がある。

しかし、両者は、工程が複雑、かつ、高温反応 である等のため、コストが高い。又、得られたコート層の表面突起も非常に小さいものであり、レジンポンド砥石として高研削此を得るためには、 今一歩不満がある。又工程が不安定であり突起の 状態にバラッキが大きい等の欠点があつた。

本発明は上記の事情に健み、工程が単純かつ安価で、安定して表面に多数の機関状突起を有する 強固な金属コートが得られる方法を提供すること を目的とするもので、その要旨は、セラミックス 粒子を先ず化学コート法により、活性点の少ない 平滑な面に金属コートし、次いで関解法により金 属コートするセラミックス粒子の突起を有する金 属コート方法にある。

以下本発明に係る金属コート方法を説明する。本発明において使用するセラミックス粒子は、
1~300μの大きさのもので、そのまま金属コート処理に供してもよいが、公知の方法によつてセラミックス粒子表面にSnCe2を均一に分散強和する感受性化処理をよび感受性化処理した粒子

(3)

後に次延燐酸ナトリウム(以下d という): 3~409/8好主しくは3~69/8とたる量を小量の純水に溶解し、この水溶液を上記コート液に一度に注入する。反応は3~5分で終了し、粒子は麦面が鏡面状の未コート部分のないNi 層によってコートされる。このNi コートは、電解コート時の活性点が優めて少ない。

上記 Ni 化学コートは、その処理故の強度、進合顧序、処理液量と粒子との割合、および操作条件を選えると、Ni コートを形成しないか、或いは、未コート部分が多くなつたり、設面のさらざらしたコートしか得られない。

上記解し次化学 Niコート層厚さは、 0.2 μπ 程度と非常に対いためこのままでは 登準性が不安定であるので、 第 2 次化学コートにより、もつと厚い NIコート層として、安定な 選性を示す機にする 原知の方法により、 Niコート層を 1 5 ~ 2 0 w 1 % と する。 教 団 状態 は 第 1 次 化 学 Niコート 層 の 状態を サ 代 は き 非 常 に な め ら か と な る。

要面,K pd 金属を沈着させる活性化処理を前もつ て施しておくことが好ましい。

上記セラミックス粒子を先すNi 化学コート処理によつて、要面が平滑(鏡面状)で未コート部分のないNi 層で被覆し、次いで電解によつて上記Ni 層の要面に会魔を買着し、表面に突起のある砥粒とする。

上記化学コート処理は、次の手限によつて行な われる。すなわち、耐酸ナトリウム(CH<sub>3</sub>COONa・ 3 H<sub>2</sub>O、 以下 a という):6~80 F / B 好ま しくは、8~20 F / B、硫酸コツケル(Ni SO<sub>4</sub> - 6 H<sub>2</sub>O、以下 b という):4~50 F / B 好ま しくは5~15 F / Bの機度のコート液をセラミ ックス粒子の要面積1 m<sup>2</sup> 当り0.1~2 B 好ま しくは0.5~1.5 B となるように準備し、所定 量のセラミックス粒子を投入混合し、これを90 ~95 Oに保持した後、チオ尿素(以下 c という) :0.1~0.5 W B 好ましくは0.2~0.4 W / B となるように添加し、十分機律均一化する。上記 cを添加した後5 分以内好ましくは0.1~0.5 分

(4)

例えば、a,b,c,dの濃度を上記範囲外とすると未被優部分の発生を避け得ない。また、a,b,c,dを所定の濃度範囲としても、a,b,c,dを間時混合してこれにセラミックス粒子を投入したり、a,b,cを混合してセラミックス粒子を投入し、しかる後、dを混合した場合には、Niコートの反応が行なわれない。また、a,b、混合水溶液にセラミックス粒子を投入し、撹拌しながらdを添加し、次いでcを添加した場合には、Niコート反応は行なわれるが表面が非常に粗面化したコートとなる。

a,bの混合液が、粒子の表面積1 m² 当り 0.1.8以下では、未被覆部分が多くなり、2.8以 上では表面のざらざらしたコート層しか得られない。

次いで、上記 Ni コートされたセラミックス粒子を電解槽に入れ、電解コート処理によつて表面に多数の安定した突起を有する金属層で被覆した粒子とする。

上記電解に用いる電解権は、水平パレル回転型

で、その一例を第1図ないし第3図に示す。第1 図かよび第2図は、電解槽の縦断面図および横断 面図で、図中符号1は有底円筒状で円筒軸線1a が水平となるように保持された電解槽本体である。 電解槽本体1の閉口線には、フランシ2が取付け られている。このフランシ2には、藍部3が着脱 自在に取付けられ、電解槽本体1を密閉している。 藍部3の中心には、藍部を質通し、上記円筒軸線 1aに沿り陽極棒4が固定されている。電解槽本 体1および藍部3は通常合成樹脂等電気的絶縁物 でつくられている。

警部3の内面には、陽極準4を同心状に囲む有 底円筒状の網状の隔膜5の開口縁が取付けられ、 陽極室6かよび後述する陰極が設けられた陰極室 7に区分されている。隔膜5の網目はセラミンク ス粒子を通過しない大きさで、また陽極室6かよ び陰極窗7には、発生するガスを排出する陽極室 排出管10かよび陰極室排出管11が取付けられ ている。

覧解植本体1の内周面1bには、円筒軸線1a

(7)

NH<sub>4</sub> C g : 6 9 / g Nn C g : 1 3 9 / g pH(NH<sub>4</sub> OH) : 6

等電気電導度の高いものが盛ましい。

金属の電解コートの操作は、階極室 6 に原料金 関12を十分充填し、陰極窓 7 には所定量の観面 N1コートしたセラミックス粒子 13を入れ、電 解槽容量の 2/3 程度の電解液 14を注入する。 この電解槽を円筒釉額 18を中心として、所定回 転選度で回転部し電解を行なり。その酸がりま ックス粒子 13は、円筒内隔面 1 bをころがりま がら、一定の安息角を保持する位置に止まる。陰 循名は頂次原期的にセラミックス粒子 13によつ で発生に覆われた(角 8 内)陰極のみに超電方式 で発金に覆われた(角 8 内)陰極のみに超電方式である。

上記能解槽の回転数は、突起の成長の大きさを 左右する。最適回転数は電解槽の直径によつて多 少異るが、適常15 rpm 程度がよい。回転数が 余り大きくなると、個々の粒子のころがりが悪く 化平行かつ等間隔に4本(通常3~5本)の陰極8が設けられ、負に印加させる端子9が電解槽本体1の外部に引出されている。また、電解槽は円筒軸線1αを中心として回転駆動され、第3.図に示す角θの間にある陰極のみが通電されるようになつている。

上記電解槽に用いる電解液は、目的とする金属の析出が可能で、かつ陰分極が小さいことが望ま しい。したがつて電解が可能であれば錯化剤は使用しない方がよく、また金属イオン濃度は大きい方がよい。

また、関解液組成は、当然のととながらコート する金属によつて異なるが、例えば、Ni コート の場合の液組成は、

 $N_1SO_4 - 6 H_2O :$  2109/8  $N_1C\theta_2 - 6 H_2O :$  489/8  $H_3PO_3 :$  199/8 pH : 5~6

Co コートの場合には、

 $C_0 SO_4 NH_4)^{-}_2 SO_4 - 6 H_2 O : 150 9/8$ 

(8)

なり、内周面1 b に粒子が固落したり、複数個結合してコートされる割合が増加し、単粒製品収率が低下する。しかし、この関解方式では、回転数が大きくなる粗、突起の成長がよくなり満比重は小さくなる傾向があり、満比電をを制定することにより突起数、大きさが制定出来る。

すなわち、電無操作条件を選んで配解コートすることにより、所望の実起を有する金属によつて コートされたセラミンクス粒子が得られる。

以下実施例を示し本発明を具体的に説明する。 実施例1

a:159/8、b:109/8の機度のコート浴4.8 gに#170/200のCBN 1000 CT (カラット)を投入混合し。これを93℃に保持して、C:2 wを添加して十分操拌した。 cを投入して0.5分後にd:659を小量の純水に溶解した水溶液を一度に注入した。反応は約3分で終了した。ついいて、上配Ni コートCBNを水洗浄后第2次化学コート浴5.3 g (a:419/8、b:269/8、クエン酸ナトリウム:

5.9 9 ℓ、コハク酸ナトリウム 5.4 9 ℓ を溶解した水溶液)に投入し、80~85℃に保 持し、粒子が沈降しない程度に振搾しながら、d :120 grを溶解した水溶液 1 ℓを、8時間かけ で注入し反応させてNi コート最 1 7.2 % (総重 量 1 2 0 8.5 CT) の鏡面状のNi 層によつて被 覆されたCBN が得られた。

このCBN 粒子を、内寸法125 mm ダ×200 mm L、塩化ビニール製の第1図に示した電解槽の陰極 室に入れ、コメルト金属原料を陰極室に充機して 電解槽を組立てた。

電解液は、前配、CoSO、(NH<sub>4</sub> \ SQ<sub>4</sub> - 6 H<sub>4</sub>O: 150 9 / 8、NH<sub>4</sub>CB: 6 9 / 8、NaCB: 13 9 / 8、pH: 6 のコパルトコート液を活性炭で処理し、突起の成長に有害な界面活性剤等の有機不純物を除去した後、1.48を陽極室排出管より注入して用いた。

上記電解槽を18 rpm で回転したがら、5 Aの電流を流して 9 8 時間 4 7 分の電解を行たつた。 しかし通常は間歇的で、4 本の陰極のうち、被コ

実施例1と同じN1 化学コートしたCBN:
200CTを、内寸法125mmを×35mmLとした外は、陰極数、通電角をその他を同じにした電解権に充填し、コバルトコート電解液250ml、電流1Aで約3日の電解を積々な回転数で行ない、それぞれの回転数にかける金属コート量のwt 5、および粒子の満比重を測定した。結果を第1表に示す。

**綰 1** 裹

回転数 (rpm)	18	1 4	9	6
金属コー ト量 (wt%)	6 0. 1	6 0, 06	6 0. 15	59. 92
嵩比重	1.65	1. 76	1. 90	2. 15

回転数と嵩比重の関係は、第4回に示すように回 転数が多い狙小さくなる連続した曲線となる。

との理由は、回転数が遅いと電解液の携律が不 充分となり、微小粒子製面層と内部で電解液の適 度に差を生じ、内部の適度分極が大きくなり、内

上記コバルトコートした粒子を簡分級により、 単粒コート品(良品)と複数個結合粒(不良品) とに分離したところ、良品の収率は、86.5% であつた。また良品についてASTM 法により満 比重を測定したところ多量の突起を有するため、 1.61と額めて小さい値を示した。

たお、配解コートを行なり代りに、通常の方法で、Ni 化学コートによりNi を60 wt ダコートしたが、同様にして剛定した粒子の常比重は、2.9~3.2を示し、電解法によるCo コートが優れていることを示した。

実施例 2

(12)

部に電流が流れ難くなつて、容面層に電流が集中 し、容面層の電流密度が大となり、均一な電解コート層に近くなるためと思科する。

また、逆に回転数が速く、機律が充分に行なわれ、機能分極の全くない強制的な状態であれば、 位子袋面積すべてが、同じ電位となることも可能 なように、電導度のよい電解液を用いているので、 電流密度が極めて小さくなり、粒子袋面の活性点 への結晶成長が優先するので喚起を生じ、一旦生 成した突起には電流の集中が起り、突起の成長が 促進されるものと思料する。

した。

その結果を第5回に示す。図より明らかなように、満比重の小さなもの程、突起が多数で大きく、研削比が大となり、砥粒として優れ、砥石が長持ちすることを示した。この理由は、突起が大きくなる程、樹脂の砥粒保持力が大となり、かつ研削時の熱放散がよくなるためと考える。

#### 突施例8

# 2 8 0 / 2 7 0 の CBN 2 0 0 CT を 実施例 1 と 同様に して Ni 化学コート し、 総度量 2 8 f. f. f CT (Ni 重 I 5.5 w t 5.) の Ni コート CBN 粒子とした。

の粒子を被コート粒子とし、ニッケル金銭材料を関極量に入れ、NiSO。-6H<sub>2</sub>O:2109/ &、NiC&2-8H<sub>2</sub>O:489/&、H<sub>3</sub>PO。: 199/&、pH:5~6のニッケルコート電解液 200m&を用い、実施例2と同じ電解槽を用いて、 電解Niコートした。電解槽の回転数は、15rpm 電流1Aにより、78時間10分の間歇遊館を行ない、ほぼ24時間毎に電解液のpH関整を行たつ 05

第3図は、陰極の通電区間を示す図、第4図および第5図は、CBNを N1化学コートコバルト金属コートした低粒に関するもので、新4図は、電解槽の回転数と満比重との関係を示す図、第5図は、満比重の異なる砥粒によつて銀冷したレジンポンド砥石の研削比と、上記嵩比重との関係を示す図である。

1 ····· 電解相本体、1 a ····· 円簡軸線、1 b ····· 内周面、2 ····· フランジ、3 ····· 遊部、4 ···· 陽極線、5 ····· 網状隔膜、6 ····· 陽極室、7 ···· 陰極。8 ···· 陰極、9 ····· 端子、10 ···· 陽極室排出管、11 ···· 陰極室排出管、12 ····· 原料金属、13 ···· 健面コートされたセラミングを子、14 ···· 配解液。

出題人 昭和電工你式会社 代理人 弁理士 志 賀 正



た。との間の通難時間は、48時間46分であり、 通電器は、48.8AHであつた。

電解終了後、N1 コートされた CBN 粒子を取出し、洗浄、乾燥後秤量したところ、499.3 CT となり、コート会は59.94%で、陰枢側電流効率は、98.3%であつた。

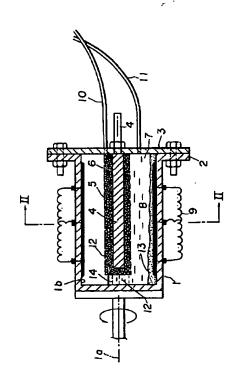
得られたN: コートCBN を契約例1と同様にして良品の割合を測定したところ88.2%で、その當比重は、1.86であつた。

以上述べたように、本発明に係る金属コート方法は、セラミンクス粒子に来コート部分、 電解活性点の少ない化学コートを施した後、 特殊な電解 他によつて電解コートすることにより、 表面に多数の大きい突起を有する金質層によつて均一かつ 強固に 被覆することが出来、 レジンポンド低石の 砥粒として優れたものが得られる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第3図は、本発明の方法において 使用する電解権の一例を示するので、第1図は能 断面図、第2図は、第1図の 『- 『線視断面図、

(16)



第一図

